

2024年3月8日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO
里 見 治 紀
(コード番号 6460 東証プライム)
問 合 せ 先 常務執行役員経営企画本部長
高 橋 真
(電話番号 03-6864-2400)

「第3回日経統合報告書アワード」にて優秀賞を受賞

セガサミーホールディングス株式会社は、日本経済新聞社主催の「第3回日経統合報告書アワード」において、当社の『統合レポート2023』が優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。



「日経統合報告書アワード」は、日本企業が発行する統合報告書のさらなる充実と普及を目的として開催されており、第3回となる今回は475社が参加し、グランプリ3社、グランプリE賞1社、グランプリS賞2社、グランプリG賞2社、準グランプリ6社、新人賞1社、優秀賞42社（当社を含む）が選出されました。

今後とも、統合レポートのさらなる充実に取り組むとともに、公平かつ適時・適切な情報開示を行い、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを通じて企業価値の向上に努めてまいります。

セガサミーホールディングス『統合レポート2023』は、以下URLよりご覧ください。

https://www.segasammy.co.jp/ja/ir/library/printing_annual/

【ご参考】

日本経済新聞社「第3回日経統合報告書アワード」

<https://ps.nikkei.com/nira/index.html>

以上